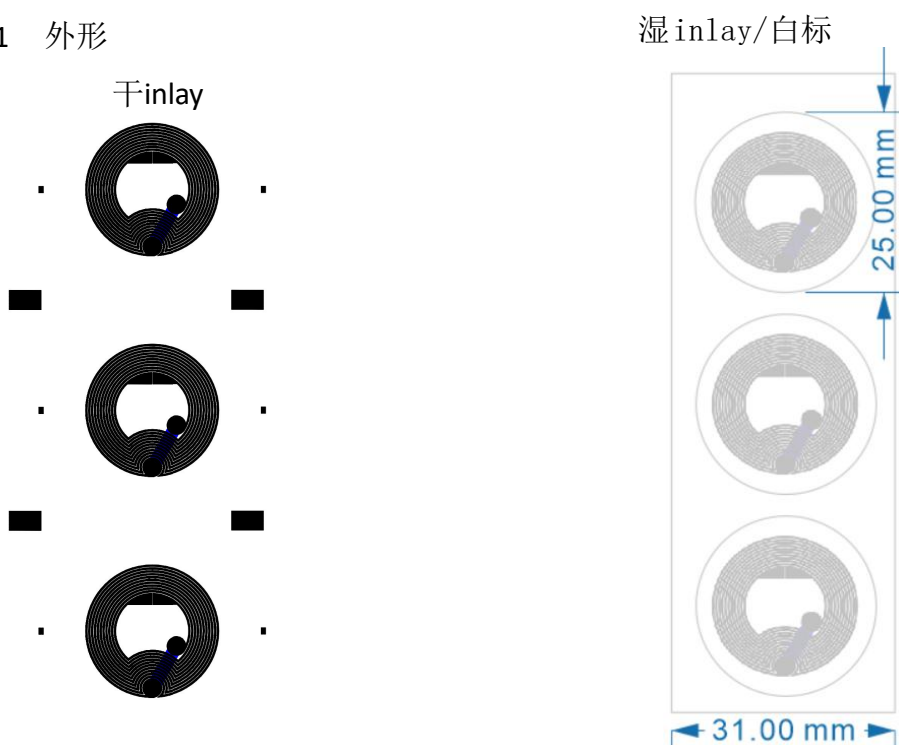


KH-YPC-DJN21

一、物理特性

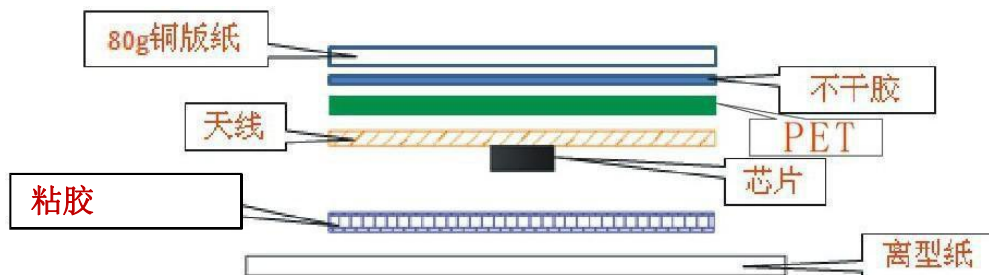
1.1 外形



1.2 尺寸说明

No.	类别	说明	注明
1	标签尺寸	25*25mm	
2	标签跳距	15 mm	
3	底纸宽度	31MM	
4	面材	80 克铜版纸	格拉辛底
5	每卷数量	1000 张	
6	包装方式	静电袋密封	

1.3 结构



产品规格书

二、电气特性

项 目	描 述	备 注
制造商 / 芯片	NXP ntag213	
基材材质	PET	
天线制程方式	铝蚀刻(AL 10um)	
符合标准	ISO/IEC14443-A协议	
内存容量	144 bytes	
适用载波频率	13.56MHz	
工作模式	无源	
芯片使用寿命	写10万次，数据保存10年	人体模型(HBM)
芯片防静电(ESD)性能	2000V	

三、包装方式



(一)



(二)



(三)



(四)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Receiver](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TDA5240](#) [TDA5225](#) [PQJ7911AHN/C0C,515](#) [SI4732-A10-GS](#) [PCF7991AT/1081/M](#) [STA8088CWG](#) [STA9100MGA](#) [WS1830T](#) [WS1850T](#)
[WS1820T](#) [Si523](#) [FM17522E](#) [JSMCV520](#) [KH-YPC-DJN21](#) [MICRF229YQS](#) [SI4362-C2A-GM](#) [Si4836-A10-GS](#) [SI4825-A10-CS](#) [SI4730-](#)
[D60-GUR](#) [MICRF219AAYQS](#) [SI4831-B30-GUR](#) [SI4844-B20-GUR](#) [AW13412DNR](#) [AS3932-BQFT](#) [AD6643BCPZ-250](#) [AD9864BCPZ](#)
[B82450A1084C](#) [TDA5211XUMA1](#) [BGT24MR2E6327XUMA1](#) [TDA5210](#) [TDA5211](#) [TDA5240XUMA1](#) [CMX994AQ4](#) [CMX994GQ4](#)
[MICRF011YM](#) [MAX41470GTC+](#) [MAX2771ETI+](#) [MAX1471ATJ/V+](#) [MICRF002YM](#) [MICRF022YM-FS48](#) [MICRF220AYQS-TR](#) [SI4355-](#)
[B1A-FMR](#) [SI4362-B1B-FMR](#) [MICRF221AYQS-TR](#) [MICRF010YM](#) [MICRF219AAYQS-TR](#) [MICRF211AYQS-TR](#) [MICRF219AYQS](#)
[MICRF220AYQS](#) [MICRF229YQS-T5](#)